



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > Dynamic 2000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 Dynamic 2000 母端和公端壳体 \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	8
行数	2

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装



壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

Row-to-Row Spacing	3.75 mm[.147 in]
--------------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 Series



客户还购买了



文档

- 产品图纸
- DYNAMIC D-2100 TAB HSG 8P P/M
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D



下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318114-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318114-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1318114-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_QRG

英文版本

产品规格

Dynamic Connector D-2000 Series

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

MD_1-1318114-4_122820172156_dmtec

英文版本

MD_1-1318114-4_122820172156_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本